

西安市科学技术局

关于邀请参加 2025 第 19 届 中国西安国际科学技术产业博览会 暨硬科技产业博览会的函

太原市科技局：

为深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，加快实施创新驱动发展战略，助力发展新质生产力，由陕西省科学技术厅指导、陕西省科技资源统筹中心主办的“2025 第 19 届中国西安国际科学技术产业博览会暨硬科技产业博览会”（简称：西安科博会），将于 2025 年 10 月 31 日至 11 月 2 日在西安国际会展中心举办。

自 2005 年创办以来，西安科博会已成功举办十八届，成为展示科技成果、促进产业合作的重要平台。本届大会紧密围绕硬科技前沿发展趋势等重大议题，将邀请知名国际组织负责人、顶尖科学家、国内外知名企业家等重要嘉宾齐聚一堂，开展深度研讨、交流与合作。作为“2025 硬科技创新大会”的重要联动活动，本届科博会以“科技引领未来，创新驱动发展”为主题，聚焦高新技术成果、硬科技等多个领域，集中展示国内外最新科技成果。同期还将举办系列配套活动，为各方搭建高效的交流合作平台，促进科技成果转化和产业融合发展。

为进一步深化地区间多维度交流，推动科技合作向更宽领

域、更深层次迈进，我们诚挚邀请贵单位组织参展参会，设立特色展台展示相关优质资源；同时诚邀贵单位领导莅临西安，出席大会开幕式及重要活动，与各方共商合作大计、共话发展蓝图。



（联系人：刘致玮 电话：029-87655205 18292805854）